文章编号: 0253-2239(2010)s100103

# 透射式 GaN 紫外光电阴极的制备及光电发射性能

杜晓晴1 常本康2 钱芸生2 高 频2 田 健1 王晓晖2

(<sup>1</sup> 重庆大学光电工程学院光电技术与系统教育部重点实验室,重庆 400044)

<sup>2</sup>南京理工大学电子工程与光电技术学院, 江苏 南京 210094

摘要 设计了一种以蓝宝石为衬底、AlN为缓冲层的 MOCVD 外延 P-GaN 样品作为透射式阴极材料,并利用超高 真空表面净化工艺与(Cs,O)激活工艺对其进行了光电阴极制备。紫外光谱响应测试结果表明,所制备的 GaN 紫 外光电阴极在透射式工作模式下具有明显的"门"字响应,最高量子效率15%,与反射式光谱响应曲线相比,透射式 阴极的总体响应幅度较低,长波响应阈值向短波推移。最后从阴极材料结构、外延水平及阴极制备工艺方面分析 了所得的实验结果。

关键词 紫外探测器;GaN紫外光电阴极;表面净化;(Cs,O)激活工艺;光谱响应测试 中图分类号 TN214 文献标识码 A doi: 10.3788/AOS201030.s100103

## Preparation and Photoemission Performance of Transmission-Mode GaN Ultraviolet Photocathode

Du Xiaoqing<sup>1</sup> Chang Benkang<sup>2</sup> Qian Yunsheng<sup>2</sup> Gao Pin<sup>2</sup> Tian Jian<sup>1</sup> Wang Xiaohui<sup>2</sup>

 $^{\rm 1}\,{\rm Key}$  Laboratory of Optoelectronic Technology and Systems , Ministry of Education ,

 $College \ of \ Optoelectronic \ Engineering \ , \ Chongqing \ University \ , \ Chongqing \ 400044 \ , \ China$ 

<sup>2</sup> College of Electronic Engineering and Opto-Electric Technology, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing, Jiangsu 210094, China

**Abstract** As the photocathode practical application mode, transmission-type structure has important signification for the research. A MOCVD epitaxial p-type GaN, which has sapphire substrate and AlN buffer layer, was designed as transmission-type material. This material was prepared into GaN photocathode by ultra-high vacuum surface cleaning technique and (Cs,O) activation technique. The UV spectral response of prepared GaN photocathode was measured. The testing results showed that the photocathode had obvious gate-shaped response in the transmission mode, and the maximum quantum efficiency was close to 15%. Comparing to the reflection-mode spectral response curve, the overall responses of transmission-mode were lower and long-wave response threshold moved towards shortwave. The experiment results were analyzed from photocathode material structure, epitaxial level and photocathode preparation techniques.

**Key words** ultraviolet detector; GaN UV photocathode; surface cleaning; (Cs, O) activation technique; spectral response measurement

OCIS codes 040.7190, 160.1890, 230.0040

### 1 引 言

GaN 紫外光电阴极是近年发展起来的一种新型真空紫外探测器件。在 p 型掺杂的 GaN 材料表面吸附一定的 Cs 或 Cs/O,可以将 GaN 材料表面的有效电子亲和势降低为负值,从而形成负电子亲和

势(NEA)GaN 光电阴极<sup>[1~5]</sup>。与传统正电子亲和 势紫外光阴极以及固体紫外探测器件相比,GaN 紫 外光电阴极显示了量子效率高、暗发射小、紫外可见 光抑制比高、稳定性好和发射电子能量分布集中等 众多优点,因此在紫外探测及真空电子源领域具有

基金项目:国家自然科学基金(60701013)资助课题。

收稿日期: 2010-06-30; 收到修改稿日期: 2010-08-06

作者简介:杜晓晴(1978—),女,博士,副教授,主要从事光学探测材料及器件等方面的研究。E-mail: duxq@cqu.edu.cn

极大的应用潜力。

目前,制备出高量子效率的透射式 GaN 光电阴极是该阴极走向实用化需要解决的主要问题。透射 式紫外光电阴极结合电子倍增器件可构成紫外光电 倍增管、紫外像增强器等,从而实现对极微弱紫外辐 射的定点探测和实时跟踪<sup>[1~5]</sup>。与反射式光电阴极 的"衬底一光电发射层"的简单结构相比,透射式光 电阴极一般为"透明衬底材料一界面缓冲层一光电 发射层"的三层结构,并要求缓冲层的晶格常数和发 射层相近,且足够厚,以尽量降低不同生长材料之间 的晶格失配对阴极光电发射效率的影响。因此,透 射式阴极在结构与制备上更为复杂,其光电发射效 率会受到阴极材料结构、外延水平及阴极制备工艺 等众多因素的影响。

在考察透射式阴极材料设计思想及前期 GaN 光电阴极的研究基础之上<sup>[6~8]</sup>,设计了一种以蓝宝 石为衬底、AlN 为缓冲层的金属有机物化学气相沉 积(MOCVD)外延 P型 GaN 样品作为透射式阴极 材料,利用优化的超高真空表面净化工艺与(Cs,O) 激活工艺对其进行了光电阴极制备,并利用自行研 制的紫外光谱响应测试仪对其光电发射性能进行了 表征与评估。

2 透射式 GaN 阴极材料结构

透射式 GaN 阴极材料结构如图 1 所示。其中阴 极材料的生长衬底为双面抛光的 c 面蓝宝石,其紫外 光透射率高于 85%;非掺杂 AlN 作为缓冲层,厚度约 20 nm。AlN 和 GaN 的晶格常数分别为 0.4982 nm 和 0.5186 nm<sup>[9]</sup>,因此这两种材料具有较高的晶格匹 配度;同时 AlN 的禁带宽度较大(6.2 eV),对中长波 紫外 光具有良好的透射率。p 型 GaN 材料采用 MOCVD 外延生长在 AlN 上,厚度约 150 nm。利用 霍尔效应测试得到的 p-GaN 的空穴载流子浓度为



图 1 透射式 GaN 阴极材料结构及工作示意图 Fig. 1 Structure and operation diagram of transmission-mode GaN photocathode material 3×10<sup>18</sup> cm<sup>-3</sup>,电阻率为 0.004 Ω・cm;迁移率 400 cm<sup>2</sup>/(v•s)。在这种透射式结构模式下,紫外光 从透明的蓝宝石衬底入射进来,经过 AlN 缓冲层后 被 p型 GaN 光电发射层吸收。当吸收的光子能量大 于 GaN 的禁带宽度(3.4 eV)时,GaN 体内产生光生 电子并通过扩散到达材料表面。如果 p-GaN 表面被 Cs 或(Cs,O)层吸附,使得表面达到负电子亲和势,则 到达表面的光电子将以一个较高的表面逸出几率从 阴极表面发射进入真空,并被外加高压收集,从而产 生明显的光电发射。

#### 3 透射式 GaN 光电阴极的制备

GaN 光电阴极的制备分表面净化和表面激活 两个步骤。首先对 GaN 阴极材料表面进行化学清 洗以去除油污等污染物,然后将样品送到超高真空 系统中的加热台,在 700 ℃高温下对材料表面进行 加热净化,以彻底去除 GaN 材料表面的 C,O 等杂 质,达到表面的原子级洁净。

高温净化结束后,将样品从加热台传送到激活 台,通过 Cs 吸附以及 Cs/O 交替吸附的激活工艺, 将样品制备成具有负电子亲和势表面的 GaN 光电 阴极。在 GaN 光电阴极的激活过程中,将 10 W/ 240 V 的氘灯通过真空激活室的入射窗照射到样品 表面,通过外接机械手收集激活过程中产生的光电 流,并利用光电流实时采集系统在线收集光电流随 激活时间的变化过程曲线。光电阴极的制备与多信 息量测试系统如图 2 所示。

该透射式样品的(Cs,O)激活过程如图 3 所示。 从图中看到,GaN 表面在开始进 Cs 5 min 就开始出 现光电流,然后随着 Cs 的吸附,光电流以一个较为 平稳的速率上升,直至光电流不再发生变化并开始 略微下降。接下来进行 Cs/O 循环激活。在 2~ 3 个Cs/O 循环激活后 GaN 光电阴极的光电流又提 高了约 15%,但继续 Cs/O 循环,GaN 光电阴极的 光电流不再上升且保持不变,整个(Cs,O)激活过程 结束。

在第一步单独用 Cs 激活阶段,光电流的上升幅 度较大,按照 NEA 光电 阴极 的偶极 层表面模 型<sup>[10~12]</sup>,GaN 表面的晶格原子悬挂键与 Cs 之间的偶 极化作用是降低材料表面电子亲和势、提高光电发射 效率的主要原因,表面分析实验结果显示<sup>[10]</sup>,单独用 Cs 激活就可使 GaN 表面达到 NEA 状态。Cs 激活后 进行 Cs/O 循环激活可进一步提高 GaN 阴极的光电 流,这与GaAs光电阴极的激活效果一致,根据偶极



图 2 GaN 光电阴极的制备与多信息量测试系统

Fig. 2 System diagram of GaN photocathode preparation and multi-parameters measurement





以及 Cs-O-Cs 双偶极层的作用结果<sup>[10]</sup>。

## 4 透射式 GaN 光电阴极的光电发射性 能及分析

样品激活结束后,采用光纤引入的紫外光谱响

应在线测试技术(如图 2 所示),对 GaN 光电阴极在 透射式工作模式下(背面光注入)的光电发射特性进 行了测试与表征。为了便于比较,还对该样品在反射 式工作模式下(正面光注入)的光电发射特性也进行 了测试,两种测试结果如图 4 所示。图中测试结果显 示,所制备的 GaN 紫外光电阴极在透射式工作模式 下具有明显的"门"字响应,短波起始响应波长为 260 nm,长波截止波长为 375 nm,最高量子效率 15%,明显高于已实用化的 CsTe 等正电子亲和势紫 外光电阴极 10%的发射效率,这表明了透射式 GaN 紫外光电阴极已经成功制备,并已初步达到阴极实用 化的水平。与反射式光谱响应曲线相比,所制备的阴 极在透射式下的总体响应幅度较低。

为了理解透射式 GaN 光电阴极在背面光注入和 正面光注入两种模式下的光电发射性能差异,图 5给 出了其工作原理示意图。



图 4 透射式 GaN 光电阴极在两种工作模式下的光电发射性能。(a)光谱响应曲线,(b)量子效率曲线

Fig. 4 Photoemission properties of transmission-mode GaN photocathode under two operation manners. (a)spectral response curves, (b)quantum efficiency curves



图 5 透射式 GaN 光电阴极在两种光照模式下的工作原理图。(a)正面光注入,(b)背面光注入 Fig. 5 Principle diagram of transmission-mode GaN photocathode under two operation manners. (a) light induced from front substrate,(b) light induced from back surface

分析图 4 的光入射及电子发射过程,透射式光电 阴极在两种光注入方式下,其光电发射效率都受到 GaN 材料电子扩散长度 L<sub>D</sub> 及阴极表面电子逸出几 率 P 的影响,L<sub>D</sub> 和 P 的取值越高,阴极的最终光电 发射效率就越大。其中 L<sub>D</sub> 主要受到外延工艺、杂质 浓度和缺陷水平的限制,从前面给出的霍尔效应测试 结果看,所用的 GaN 材料具有较大的迁移率和较小 的电阻率,说明 GaN 材料的外延质量较好。P 主要 由阴极的超高真空制备工艺的水平决定,从反射式光 谱响应测试曲线看,所制备的 GaN 光电阴极量子效 率最高可达到 50%以上,这说明所采用的制备工艺 是比较理想的。进一步分析透射式光电阴极在两种 光注入方式下的光电发射过程差异,其产生原因可主 要体现于以下两点:

1) 光电发射的光谱范围不同

由于透射式阴极存在缓冲层,因此在背面光注入 方式中,有部分的短波光会首先被缓冲层吸收,使得 阴极光电发射基本在 262 nm 以后才有明显的响应, 然后在 p-GaN 的吸收限(360 nm 左右)截止,整个光 谱响应曲线形成一个"门"型。而正面光注入时不存 在这种限制,因为光从 GaN 光电发射层的前表面入 射,无需穿过缓冲层,因此短波光不会损失,此时阴极 的光电发射光谱范围顺利地延伸到短波区。由于短 波光主要在近表面吸收,因此正面光注入下阴极的短 波响应也明显高于背面光注入的值。进一步分析所 采用的 GaN 样品缓冲层材料 AlN,按照 AlN 的禁带 宽度(6.2 eV),其短波吸收限应在200 nm,但实验中 测得背面光注入下阴极的短波限为 262 nm, 对应的 缓冲层材料禁带宽度约为4.73 eV。结合 MOCVD 外 延工艺分析其原因,可能是由于在 GaN 材料外延生 长过程,有部分的 Ga 原子与 AlN 表面发生了反应, 形成了禁带宽度较 AlN 小的 Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>N 层,从而限制 了透射式 GaN 光电阴极的短波响应。

2) 受后界面复合速率的影响不同

背面光照方式下,阴极的光电发射会受到缓冲层 与发射层之间的后界面复合速率的严重影响。这主 要是因为光从衬底层一侧入射,必须先经过缓冲层和 发射层的交界面。由于阴极材料对入射光的吸收随 着光入射距离 x 呈指数衰减,因此交界面处产生的光 电子数很多,而这个区域也正是光电子容易大量复合 的地方,所以后界面复合速率越大,阴极的光电发射 效率就会急剧下降,尤其是对短波区的光影响更为严 重。和背面光照方式相比,正面光照下因为大量的光 生电子均产生于发射层的近表面处,离交界面处较 远,因此受后界面复合速率的影响较弱。根据上述分 析,所制备的阴极在透射式下的总体响应幅度明显低 于反射式的原因,可能主要来自于缓冲层与发射层之 间的界面特性还不够好,存在一定的后界面复合速 率。

#### 5 结 论

设计的透射式 GaN 阴极材料,并成功进行制备 及光电发射性能表征测试。所制备的 GaN 紫外光电 阴极在透射式工作模式下具有明显的"门"字响应,其 短波响应起始波长主要受到缓冲材料及其外延生长 工艺的限制;最高量子效率 15%,已初步达到阴极实 用化的水平。通过比较 GaN 光电阴极在背面光注入 和正面光注入下的光谱响应特性差异,证实所采用的 GaN 阴极材料外延质量较好,阴极制备工艺合适,但 阴极缓冲层与发射层之间的界面特性还不够理想,从 而对最终的光电发射性能有一定影响。

#### 参考文献

<sup>1</sup> F. Machuca, Y. Sun, Z. Liu *et al.*. Prospect for high brightness IIInitride electron emitter [J]. J. Vacuum Science and Technol. B, 2000, 18: 3042~3046

<sup>2</sup> Oswald H. W. Siegmund. High-performance microchannel plate detectors for UV/visible astronomy [J]. Nuclear Instruments and

Methods in Physics Research A, 2004, 525: 12~16

- 3 O. Siegmund, J. Vallerga, J. Mcphate et al.. Development of GaN photocathodes for UV detectors [J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 2006, 567: 89~92
- 4 Zhang Yan, Chu Kaihui, Shao Xiumei *et al.*. GaN-based 512×1 ultroviolet linear focal plane arrays[J]. Acta Optica Sinica, 2009, 29(12): 3515~3518

张 燕,储开慧,邵秀梅 等. GaN 基 512×1 元紫外长线列焦平面 探测器组件[J]. 光学学报, 2009, **29**(12): 3515~3518

5 Du Xiaoqing, Chang Benkang, Qian Yunsheng *et al.*. Experimental investigation of high-low-temperature two-step preparation of GaN UV photocathode material [J]. *Acta Optica Sinica*, 2010, **30**(6): 1734~1738

杜晓晴,常本康,钱芸生等.GaN紫外光阴极材料的高低温两步制备实验研究[J].光学学报,2010,**30**(6):1734~1738

6 Du Xiaoqing, Chang Benkang, Qian Yunsheng et al.. Activation technique of GaN negative electron affinity photocathode[J]. Chinese J. Lasers, 2010, 37(2): 385~388

杜晓晴,常本康,钱芸生等. GaN负电子亲和势光电阴极的激活 工艺[J]. 中国激光,2010,**37**(2):385~388

7 Du Xiaoqing, Chang Benkang. Revision of quantum efficiency formula for negative electron affinity photocathodes[J]. Acta Physica Sinica, 2009, 58(12): 8643~8650

杜晓晴,常本康.负电子亲和势光电阴极量子效率公式的修正

[J]. 物理学报, 2009, 58(12): 8643~8650

8 Qiao Jianliang, Chang Benkang, Du Xiaoqing *et al.*. Quantum efficiency decay mechanism for reflection-mode negative electron affinity GaN photocathode [J]. *Acta Physica Sinica*, 2010, 59(4): 2855~2859

乔建良,常本康,杜晓晴等.反射式负电子亲和势 GaN 光电阴极 量子效率衰减机理研[J].物理学报,2010,**59**(4):2855~2859

- 9 E. L. Michael, L. R. Sergey. Performance and Data Sheets of Advanced Semiconductor Materials[M]. Yang Shuren, Yin Jingzhi Transl.. Beijing: Chemical Industry Press, 2003. 1~43 迈克尔,谢尔盖. 先进半导体材料性能与数据手册[M]. 杨树人, 殷景志译. 北京:化学工业出版社,2003. 1~43
- 10 C. I. Wu, A. Kahn. Negative electron affinity and electron emission at cesiated GaN and AlN surfaces[J]. Appl. Surface Science, 2000, 162-163: 250~255
- 11 Du Xiaoqing, Chang Benkang. Angle-dependent X-ray photoelectron spectroscopy study of the mechanisms of "high-low temperature" activation of GaAs photocathode[J]. Applied Surface Science, 2005, 251: 267~272
- 12 Qiao Jianliang, Tian Si, Chang Benkang *et al.*. Activation mechanism of negative electron affinity GaN photocathode [J]. Acta Physica Sinica, 2009, 58(8): 5847~5851 乔建良,田思,常本康等. 负电子亲和势 GaN 光电阴极激活机 理研究[J]. 物理学报, 2009, 58(8): 5847~5851